산업통상자원부 보도자료 다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

보도시점 2024. 12. 11.(수) 11:00 < 12. 12.(목) 조간 > 배포 2024. 12. 11.(수)

「2024년 팹리스인의 날」 열려

- 국내 시스템반도체 설계(팹리스) 산업 위해 팹리스인들 한자리에
- 팹리스 산업 발전 유공자 대상 산업부 장관 표창 등 정부포상 수여

국내 시스템반도체 설계(팹리스) 산업을 위한 「2024년 팹리스인의 날」 기념식이 한국팹리스산업협회(회장 김경수, 이하 팹리스협회) 주최로 12.11(수), 그래비티 조선 서울 판교에서 개최되었다. 산업통상자원부(장관 안덕근, 이하 산업부)는 기념행사에 참석해 팹리스 산업 발전에 기여한 유공자에게 정부포상을 수여했다.

2022년 9월, 산업부 산하 사단법인으로 팹리스협회가 출범한 이래, 올해 2회째를 맞이하는 팹리스인의 날 행사는 “팹리스인의 힘을 모아 시스템반도체 산업 부흥”이라는 주제로 진행되었다. 행사에는 넥스트칩, 텔레칩스, 어보브반도체, 가온칩스 등 국내를 대표하는 팹리스·디자인하우스 기업들과 산업부, 중기부, 성남시, 성남산업진흥원 등 팹리스 산업 관계자 100여명이 참석했다.

금일 기념식에서는 팹리스 산업 발전유공 산업부 장관 표창을 수여하게 된 네메시스社*를 포함해 중소팹리스 발전유공 중소벤처기업부 장관 표창 2명, 한국팹리스산업협회장상 5명, 공로상 1명 등 국내 팹리스 생태계의 혁신과 발전에 공로가 있는 우수 팹리스 기업들에게 9점의 포상이 수여되었다.

* 네메시스社(대표 : 왕성호): 시스템반도체 기술을 바이오 진단 플랫폼에 접목해 디지털 헬스기기 고객사별 맞춤형 반도체를 양산·공급하는 팹리스

윤성혁 산업부 첨단산업정책관은 축사를 통해 “세계 반도체 시장의 70%를 차지하는 시스템반도체 분야에서 우리 팹리스 업계의 도약에 실질적으로 도움이 되는 정책을 조속한 시일 내 수립하겠다”고 밝히며, “수요연계형 시스템반도체 기술개발, 설계·검증 인프라 지원, 금융지원 확대 등을 통해 우리 팹리스들의 경쟁력 제고를 지원해 나갈 것”이라고 밝혔다.

담당 부서	첨단산업정책관 반도체과	책임자	과 장	이규봉 (044-203-4270)
		담당자	사무관	전성철 (044-203-4274)

대한민국 정책브리핑

더 아픈 환자에게 양보해 주셔서 감사합니다
가벼운 증상은 동네 병·의원으로

OPEN 출처표시 공공누리 공공저작물 자유이용허락

참고 1 **2024 팹리스인의 날 기념식 개요**

1. 개최 배경

○ 팹리스 산업의 성과와 위상을 홍보하고, 국내 팹리스 생태계 혁신과 발전에 공로가 있는 우수 기업 및 산업 발전 유공자 노고 격려

2. 행사 개요

○ **개최일시** : 2024년 12월 11일(수), 16:00 ~ 19:30

* 기업초대 세미나(16:00~16:50) + 기념식 행사(16:50~17:30) + 만찬(17:30~19:30)

○ **행사장소** : 그래비티 조선 서울 판교 B1층 스페이스볼룸

○ **참석자** : 윤성혁 산업부 첨단산업정책관, 임정욱 중기부 창업벤처혁신실장, 이진찬 성남시 부시장, 이의준 성남산업진흥원장, 김경수 팹리스산업협회장(넥스트칩 대표), 이장규 텔레칩스 대표, 최원 어보브반도체 대표, 정규동 가온칩스 대표 등 팹리스 산업 관계자 100여명

3. 전체 행사 일정

구 분	시 간		행 사 내 용	비 고
식전행사	16:00 ~ 16:50	50′	기업초대 세미나 - 반도체 기업의 M&A 동향 및 사례 - 2025년 반도체 전망	삼일회계법인 삼성증권
본행사	17:00 ~ 17:02	2′	개회선언 및 국민의례	-
	17:02 ~ 17:04	2′	내빈소개	사회자
	17:04 ~ 17:07	3′	기념사	팹리스협회장
	17:07 ~ 17:17	10′	축 사	산업부·중기부·성남시 등
	17:17 ~ 17:25	8′	팹리스산업 유공자 포상	산업부, 중기부, 협회장
	17:25 ~ 17:30	5′	기념촬영	포상자 및 단체 기념사진
식후행사	17:40~19:30	110′	팹리스인의 밤	만찬, 회원패 증정식

참고 2 산업부 팹리스 주요 지원사업

□ **(수요연계)** 수요연계형 **시스템반도체 기술개발** 및 **칩의 제품화** 지원

○ 5대 분야(자동차·에너지·스마트가전·의료·드론항공 등) **수요연계 기술개발 지원**

* 신시장창출을위한수요연계시스템반도체기술개발('23~'27, '24년 105억원)

○ 수요-공급기업간 1년 이내 상용화가 가능한 **시스템반도체 제품 개발 매칭** 시 수시 선정평가를 통해 **총 개발비 50% 과제비 지원***

* 시스템반도체 수요연계 온라인플랫폼지원사업('22~'26, '24년 80.5억원 / '24년 기준 지원한도: 첨단공정(28nm 이하) 최대 10억원, 일반공정(28nm 초과) 최대 5억원)

□ **(인프라)** 팹리스들이 공동으로 이용 가능한 **설계·검증 인프라** 지원

○ **(설계지원) 시스템반도체 설계지원센터**(판교, 대구)를 통해 팹리스들의 **사무공간, 설계 프로그램**(EDA tool 등), **시제품 제작** 등 지원

* 시스템반도체 기업성장환경조성사업('22~'25, '24년 96.25억원), 지능형반도체 개발·실증 지원 사업('24~'27, '24년 33.9억원 / 팹리스협회 참여)

○ **(검증지원)** '24년 **시스템반도체 개발지원센터**(판교)를 신설해 **팹리스 기업들이 공동으로 활용**할 수 있는 **검증장비 구축** 및 **상용화** 지원

* 시스템반도체 검증지원센터 구축사업('24~'28, '24년 30억원 / 팹리스협회 참여)

□ **(R&D)** 팹리스들이 **필요로 하는 R&D** 및 **공통 플랫폼 개발** 지원

○ **(스타팹리스)** 기술혁신 역량, 글로벌 성장 잠재력이 있는 팹리스를 "스타팹리스"로 선정해 기업이 필요로 하는 R&D 기술개발 지원

* 글로벌스타팹리스30기술개발지원 사업('23~'28, '24년도 33억원)

○ **(공통 플랫폼 개발)** SoC 개발의 시간·비용 절감을 위한 첨단공정 기반 시스템온칩용 공동 설계 디자인플랫폼 개발 및 고도화 지원

* 첨단시스템반도체 디자인플랫폼 기술개발 사업('24~'26, '24년 54억원 / 팹리스협회 참여)

□ **(금융지원)** 팹리스를 위한 **반도체 생태계 펀드** 및 **저리대출** 운영

○ **(펀드)** 팹리스·소부장 등 반도체 기업 지원 위한 **3,000억원 규모 반도체 생태계 펀드**('23.7, 조성) 집행 및 **신규펀드 조성**('25년 1,200억원)

○ **(저리대출)** '25년 산업은행 **반도체 저리대출 프로그램*** **4.25조원 공급**

* 산업은행 일반대출 대비 최대 △1.5%p 금리 우대 등 시중 최저 수준의 금리 제공